O. 整体流程

- 应用阶段: 粗粒度剔除, 进行渲染设置, 准备基本数据, 输出到几何阶段
 - 几何阶段: 顶点着色器, 曲面细分, 几何着色器, 顶点裁剪, 屏幕映射
 - 光栅化阶段: 三角形(点/线)设置, 三角形(点/线)遍历, 片段着色器
 - 逐片元操作: 裁剪测试,透明度测试,深度测试,模板测试,混合
 - 后处理

应用阶段

1.输入基本场景数据

* 场景中物体数据

- --物体变换数据:位置,旋转缩放等 (unity中的tranform)
- --物体网格数据: 顶点位置, UV贴图, 法线, 切线等

* 摄像机数据

- --位置,方向,远近裁剪平面
- --正交/透视 (视场角FOV)
- --视口比例/尺寸等

* 光源及阴影数据

--设置光源:方向光的颜色和方向;点光的颜色,位置范围和衰减系数;聚光的颜色,位置,方向,内外圈锥角等

- --设置阴影:是否需要阴影,判断该光源可见范围内是否有可投射阴影的物体;阴影参数,对应光源序号,阴影强度,级联参数, 深度偏移,近平面偏移等
 - --逐光源绘制阴影贴图: 近平面偏移, 逐级联
 - * 其它全局数据

2.加速算法,粗粒度剔除

- * 可见光裁剪
- * 可见场景物体裁剪
 - --八叉树; BSP树; K-D树; BVH包围盒等

3.设置渲染状态,准备渲染状态

* 绘制设置

--着色器; 合批方式 (GPU instance; 动态批处理)

* 绘制顺序

- --相对摄像机的距离排序
- --材质RenderQueue排序
- --UICanvas

* 渲染目标

- --RenderTexture
- --FrameBuffer (帧缓存)

* 渲染模式

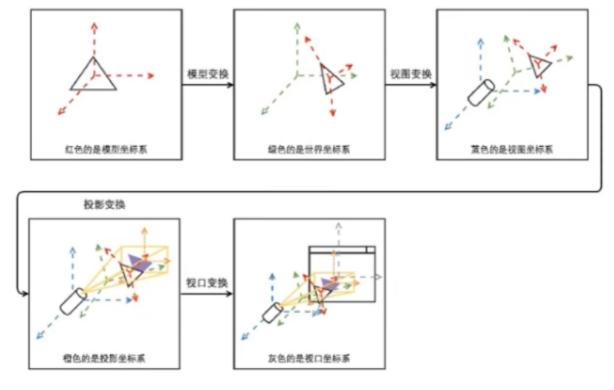
4.调用DrawCall,输出渲染图元到现存, 让GPU处理

- * 顶点数据
 - --位置, 颜色, 发现, 纹理UV坐标, 其它顶点数据等
- * 其它数据
 - --MVP变换矩阵
 - --纹理贴图
 - --其它数据
- 应用阶段还是在CPU上进行,从下一阶段开始就在GPU上进行了

几何阶段 (Geometry Processing)

1.顶点着色

* 视图变换



模型+视图+投影变换=MVP变换矩阵

* 顶点着色

--计算顶点光照

2.可选项点处理

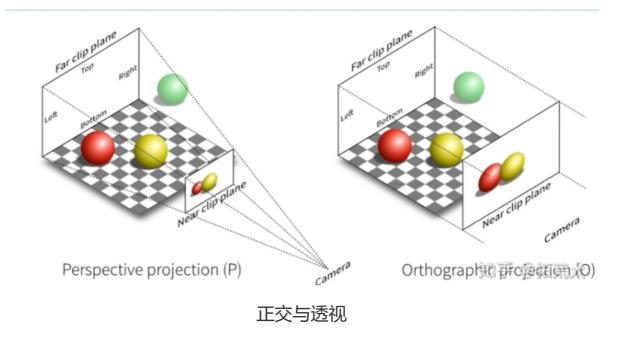
* 曲面细分

--生成更多顶点,将网格,图元细分

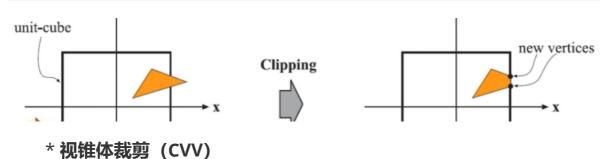
* 几何着色器

- --基于图元操作,可能是一顶点,一个线段,两个顶点,也可能是多个顶点构成的连续线段,也可能是三个顶点的三角形
 - --通过给定图元生成更多图元

3.投影 (GPU自动完成)



4.裁剪

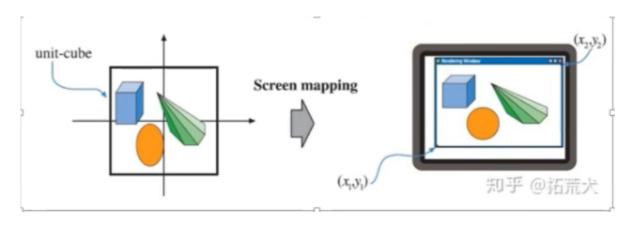


- * 正面或背面剔除 (可配置)
- * OPENGL中, xyz坐标都是[-1,1]; D3D中, xy坐标范围是[-1,1], z 坐标范围是[0,1]

5.屏幕映射 (Screen Mapping)

* 从连续到离散

* 存在坐标系差异

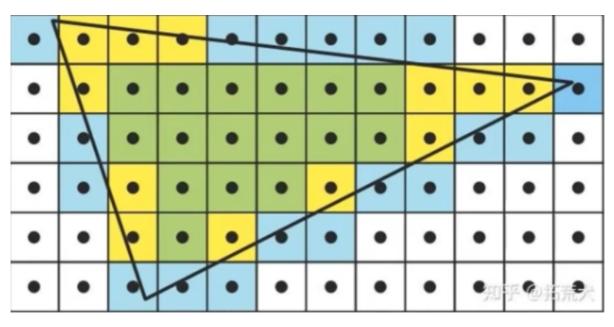


OPENGL的坐标原点在左下方; D3D的原点在左上方

光栅化阶段

1.三角形设置

2.三角形遍历 (采样)



* 片元并不一定指像素,一个像素可能会是多个三角形的重叠,经过着色后再决定哪些保留,如何混合

3.抗锯齿 (Anti-Aliasing)

* MSAA: 多重采样

* SSAA: 超级采样

* FXAA/TXAA: 后处理技术,不在光栅化阶段

* TAA

逐片元操作

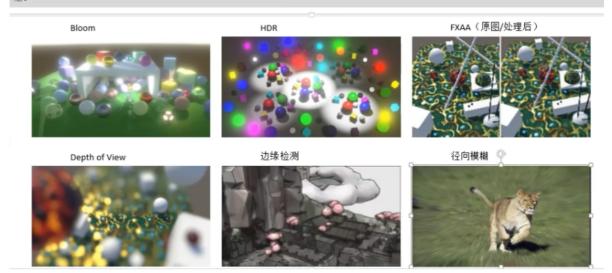
- * 片元着色
- * 颜色混合
 - --透明度测试 (Alpha Test)
 - --深度测试 (Depth Buffer Test)
 - --模板测试 (Stencil Test)
- * 目标缓冲区
 - --FrameBuffer
 - --RenderTexture

总体流程图:



后处理阶段

前面的渲染流程完成后,再对最后输出的缓冲区/渲染贴图进行处理,可以看成是应用于一个矩形面片贴图的图像处理。



补充:

GPU架构特性: 并行性好

例如,在对同一物体的多个顶点进行光照处理或者着色计算时,这些顶点可能只是数据不同,但是它们的光照,着色算法以及几何运算方式都一样,这种情况下,将计算分配到GPU的不同工作单元上同时执行会获得巨大的效率优势。光栅化,逐片元操作同理。